

(0,50mm) .0197"

BEC5C 系列

BEC5C-140-02-L-SM-2-V-A

BEC5C-080-02-L-SM-2-V-A

低成本高密度边卡

技术规格

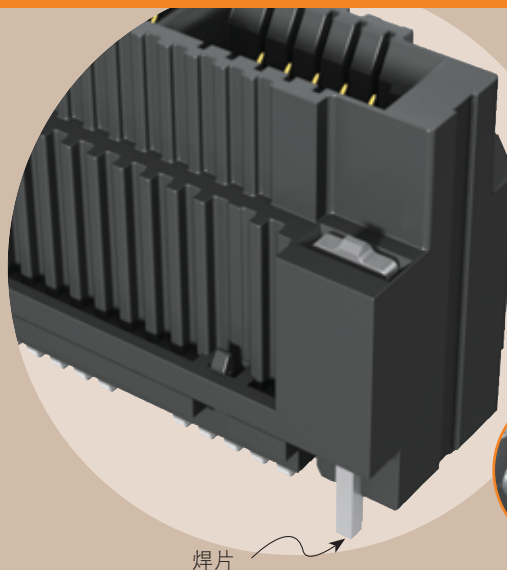
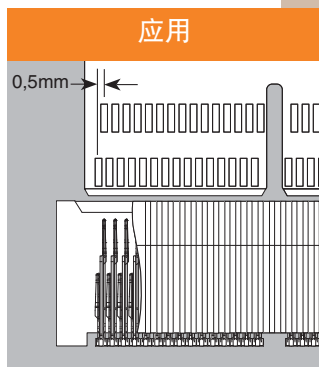
如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com/BEC5C

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
触点材料:
磷青铜
电镀:
50μ" (1,27μm) 的
镍底上镀金或镀锡
工作温度范围:
-55°C 至 +125°C
额定电流:
测试中!
额定电压:
测试中!
符合 RoHS 规范要求:
是

加工:
可无铅焊接:
是
SMT 引线共面度:
最大 (0,15mm) .006"

配接:
(1,60mm) .062" 和 (2,40mm) .094" 厚的卡

应用



无铅焊料球

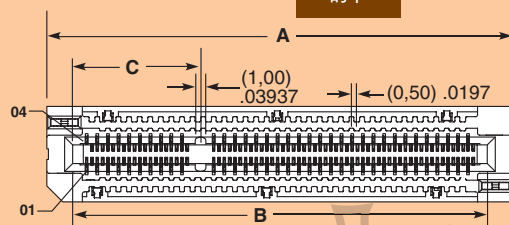


焊片

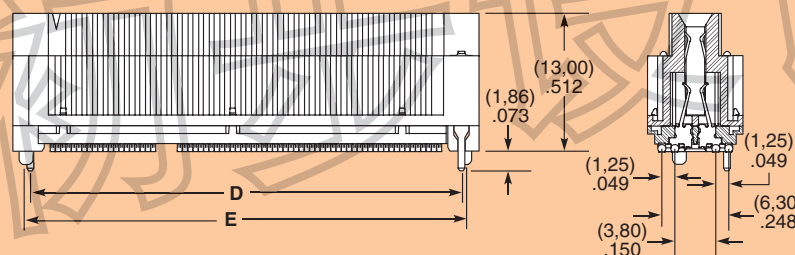
还提供

- 锡铅焊接。
 - 其他电镀和引脚数。
 - 铍铜触点 (参见 BEC5 系列)
- 请致电 Samtec。

BEC5C	引脚数	卡	电镀选项	SM	2	V	A	选项	TR
		-02 = (1,60mm) .062" 厚的卡 -03 = (2,40mm) .094" 厚的卡	-L = 触点区域镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡					-K = (8,25mm) .325" 聚酰亚胺薄膜取放垫	



位置数	A	B	C	D	E
-080	(29,00) 1.142	(24,15) .951	(7,08) .279	(25,70) 1.012	(26,50) 1.043
-100	(34,00) 1.339	(29,15) 1.148	(7,08) .279	(30,70) 1.209	(31,50) 1.24
-120	(39,00) 1.535	(34,15) 1.344	(12,08) .475	(35,70) 1.406	(36,50) 1.437
-140	(44,00) 1.732	(39,15) 1.541	(12,08) .475	(40,70) 1.602	(41,50) 1.634



注: 可能不适于热拔插, 请联系 Samtec 工程部门。

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM